

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-032

盛美半导体设备（上海）股份有限公司 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“盛美上海”或“公司”）于2025年5月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合自身实际情况对向特定对象发行股票方案中的募集资金金额相关事项进行了调整，募集资金总额由450,000.00万元变更为448,200.00万元，“研发和工艺测试平台建设项目”拟使用募集资金投入的金额由94,034.85万元变更为92,234.85万元。除此之外，公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

本次调整前后募集资金投向情况如下：

一、调整前募集资金投向情况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	94,034.85
2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08
3	补充流动资金	130,418.07	130,418.07

合计	450,000.00	450,000.00
----	------------	------------

二、调整后募集资金投向情况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过448,200.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	92,234.85
2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08
3	补充流动资金	130,418.07	130,418.07
合计		450,000.00	448,200.00

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2025年5月22日